

阅读申明

- 1.本站收集的数据手册和产品资料都来自互联网，版权归原作者所有。如读者和版权方有任何异议请及时告之，我们将妥善解决。
- 2.本站提供的中文数据手册是英文数据手册的中文翻译，其目的是协助用户阅读，该译文无法自动跟随原稿更新，同时也可能存在翻译上的不当。建议读者以英文原稿为参考以便获得更精准的信息。
- 3.本站提供的产品资料，来自厂商的技术支持或者使用者的心得体会等，其内容可能存在描述上的差异，建议读者做出适当判断。
- 4.如需与我们联系，请发邮件到marketing@iczoom.com，主题请标有“数据手册”字样。

Read Statement

1. The datasheets and other product information on the site are all from network reference or other public materials, and the copyright belongs to the original author and original published source. If readers and copyright owners have any objections, please contact us and we will deal with it in a timely manner.
2. The Chinese datasheets provided on the website is a Chinese translation of the English datasheets. Its purpose is for reader's learning exchange only and do not involve commercial purposes. The translation cannot be automatically updated with the original manuscript, and there may also be improper translations. Readers are advised to use the English manuscript as a reference for more accurate information.
3. All product information provided on the website refer to solutions from manufacturers' technical support or users the contents may have differences in description, and readers are advised to take the original article as the standard.
4. If you have any questions, please contact us at marketing@iczoom.com and mark the subject with "Datasheets" .

EG3014芯片数据手册

大功率MOS管、IGBT管栅极驱动芯片

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2012 年 06 月 06 日	EG3014 数据手册初稿

目录

1. 特点	4
2. 描述	4
3. 应用领域	4
4. 引脚	4
4.1. 引脚定义	4
4.2. 引脚描述	4
5. 结构框图	5
6. 典型应用电路	5
7. 电气特性	7
7.1 极限参数	7
7.2 典型参数	8
7.3 开关时间特性及死区时间波形图	9
8. 应用设计	10
8.1 V _{CC} 端电源电压	10
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性	10
8.3 自举电路	11
9. 封装尺寸	12
9.1 SO8 封装尺寸	12

EG3014 芯片数据手册 V1.0

1. 特点

- 高端悬浮自举电源设计，耐压可达 100V
- 内建死区控制电路
- 自带闭锁功能，彻底杜绝上、下管输出同时导通
- 采用半桥达林顿管输出结构具有大电流栅极驱动能力
- 专用于无刷电机 N 沟道 MOS 管、IGBT 管栅极驱动
- HIN 输入通道高电平有效，控制高端 HO 输出
- LIN 输入通道高电平有效，控制低端 LO 输出
- 外围器件少
- 静态电流小：4.5mA
- 封装形式：SOP-8

2. 描述

EG3014 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器中的驱动电路。

EG3014 高端的工作电压可达 100V，V_{CC} 的电源电压范围宽可达 30V，静态功耗低仅 4.5mA。该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通，输入通道 HIN 和 LIN 内建了一个 10K 下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出结构采用半桥式达林顿管结构，采用 SOP8 封装。

3. 应用领域

- 电动摩托车控制器
- 变频水泵控制器
- 电动自行车控制器
- 无刷电机驱动器
- 100V 降压型开关电源
- 高压 Class-D 类功放

4. 引脚

4.1. 引脚定义

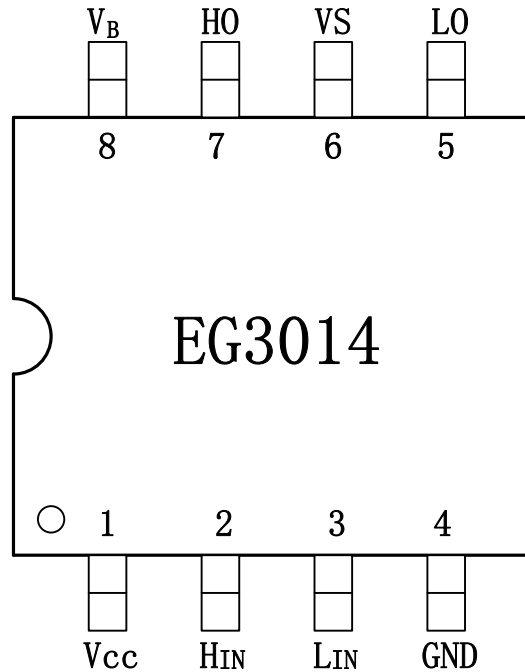


图 4-1. EG3014 管脚定义

4.2. 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	Vcc	Power	芯片工作电源输入端，推荐工作电压典型值为 10V-15V，外接一个高频 0.1uF 旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
2	HIN	I	逻辑输入控制信号高电平有效，控制高端功率 MOS 管的导通与截止 “0” 是关闭功率 MOS 管 “1” 是开启功率 MOS 管
3	LIN	I	逻辑输入控制信号低电平有效，控制低端功率 MOS 管的导通与截止 “0” 是关闭功率 MOS 管 “1” 是开启功率 MOS 管
4	GND	GND	芯片的地端。
5	LO	O	输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
6	VS	O	高端悬浮地端
7	HO	O	输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8	VB	Power	高端悬浮电源

5. 结构框图

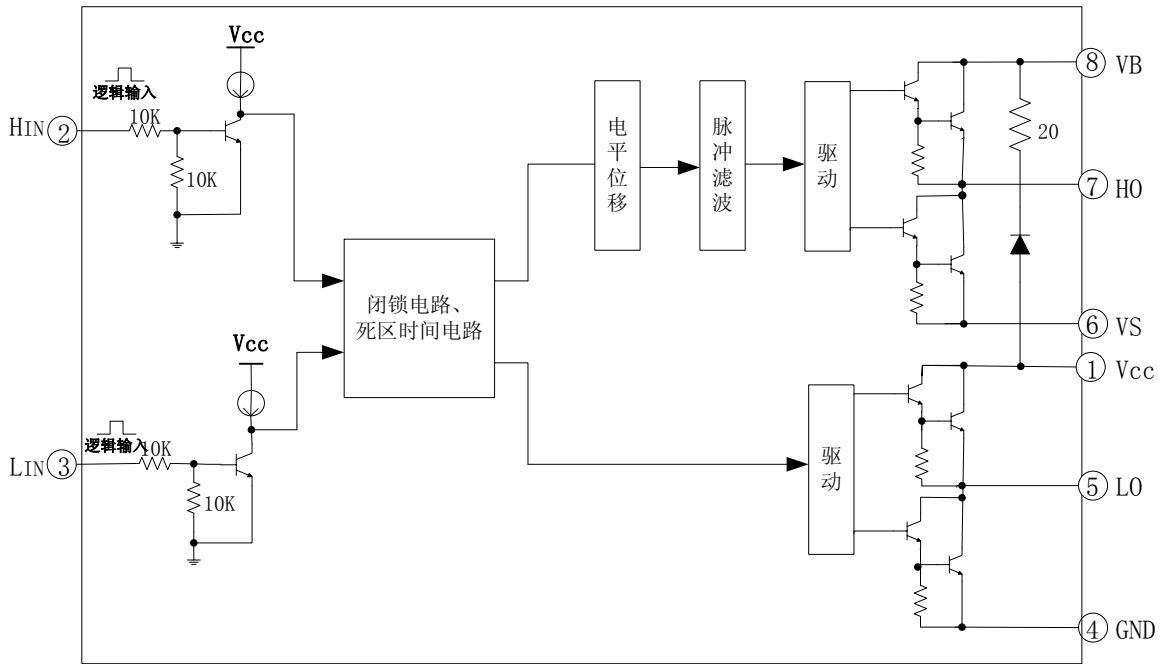


图 5-1. EG3014 结构框图

6. 典型应用电路

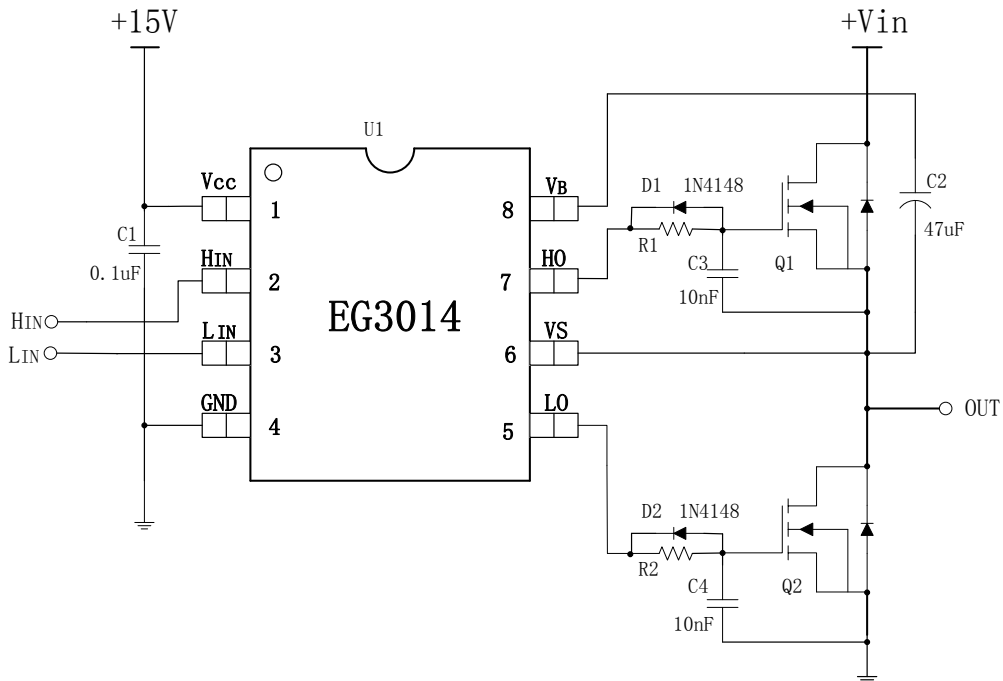


图 6-1. EG3014 典型应用电路图——中、小功率半桥驱动应用

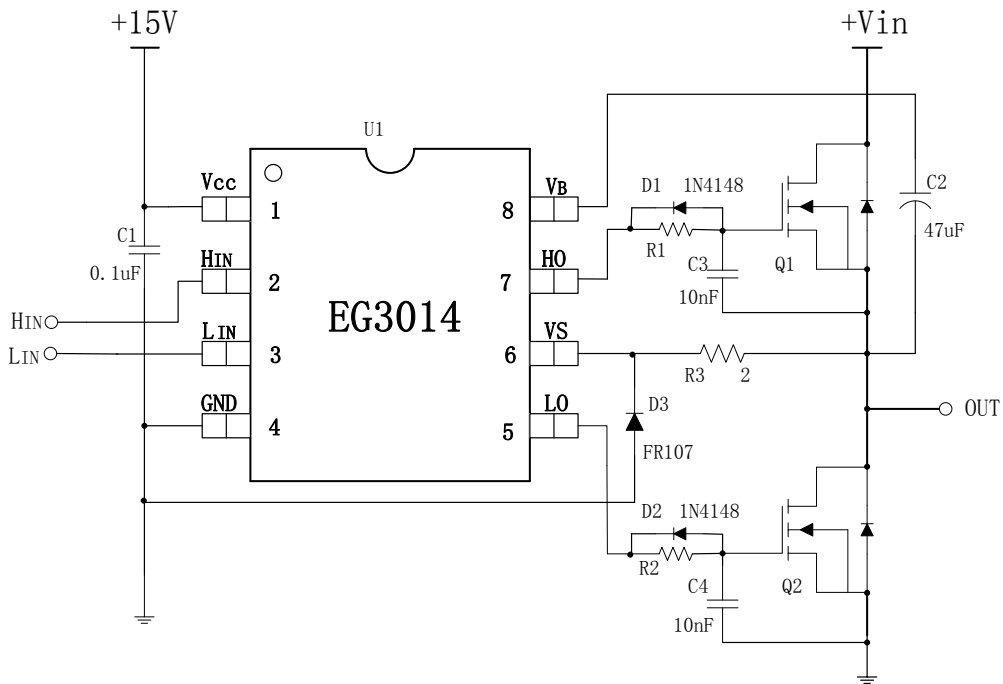


图 6-2. EG3014 典型应用电路图——大功率电机场合应用

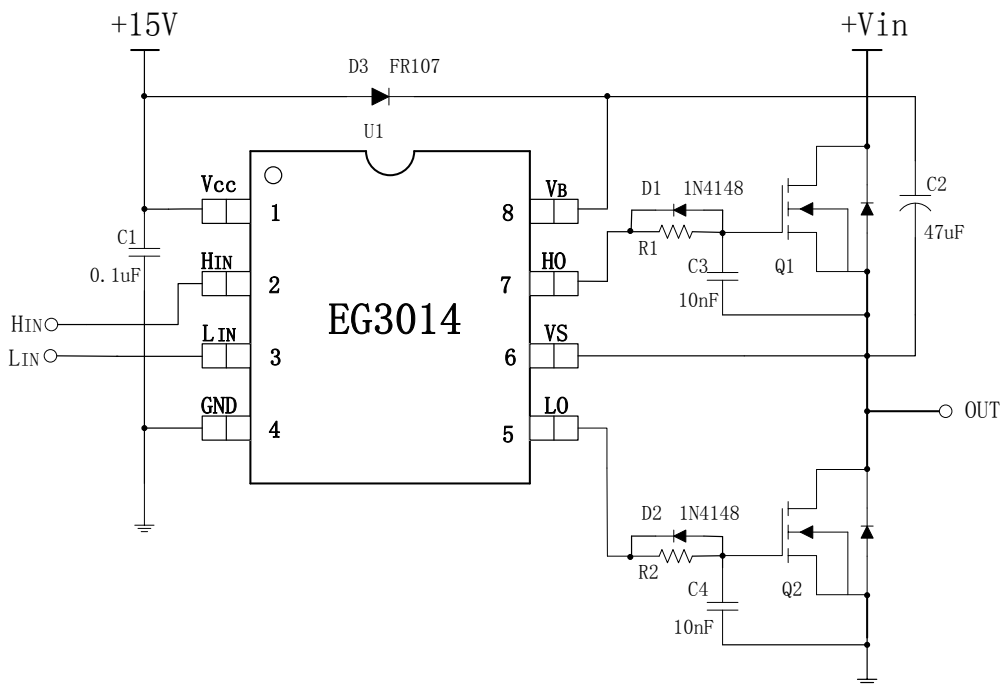


图 6-3. EG3014 典型应用电路图——外接自举二极管应用

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
自举高端 VB 电源	VB	-	-0.3	100	V
高端悬浮地端	VS	-	-0.7	100	V
高端输出	HO	-	-0.3	100	V
低端输出	LO	-	-0.3	35	V
电源	VCC	-	-0.3	35	V
高通道逻辑信号 输入电平	HIN	-	-0.3	35	V
低通道逻辑信号 输入电平	LIN	-	-0.3	35	V
TA	环境温度	-	-45	85	$^{\circ}\text{C}$
Tstr	储存温度	-	-65	125	$^{\circ}\text{C}$
TL	焊接温度	T=10S	-	300	$^{\circ}\text{C}$

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明, 在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=15\text{V}$, 负载电容 $C_L=10\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	V_{CC}	-	11	15	30	V
静态电流	I_{CC}	输入悬空, $V_{CC}=15\text{V}$	-	4.5	6	mA
输入逻辑信号高电位	$V_{in(H)}$	所有输入控制信号	2.5	5.0	-	V
输入逻辑信号低电位	$V_{in(L)}$	所有输入控制信号	-0.3	0	1.0	V
输入逻辑信号高电平的电流	$I_{in(H)}$	$V_{in}=5\text{V}$	-	300	400	μA
输入逻辑信号低电平的电流	$I_{in(L)}$	$V_{in}=0\text{V}$	-	0	-	μA
VCC 电源欠压关断特性						
VCC 开启电压	$V_{CC(on)}$	-	10.1	10.3	10.5	V
VCC 关断电压	$V_{CC(off)}$	-	9.8	10.0	10.2	V
低端输出 L0 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-1	-	500	700	nS
关延时	T_{off}	见图 7-1	-	50	100	nS
上升时间	T_r	见图 7-1	-	400	600	nS
下降时间	T_f	见图 7-1	-	200	300	nS
高端输出 H0 开关时间特性						
开延时	T_{on}	见图 7-2	-	300	500	nS
关延时	T_{off}	见图 7-2	-	400	600	nS
上升时间	T_r	见图 7-2	-	400	600	nS
下降时间	T_f	见图 7-2	-	200	300	nS
死区时间特性						
死区时间	DT	见图 7-3, 无负载电容 $C_L=0$	80	120	400	nS
I0 输出最大驱动能力						
I0 输出拉电流	I_{0+}	$V_o=0\text{V}, V_{in}=V_{IH}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	0.6	0.8	-	A
I0 输出灌电流	I_{0-}	$V_o=15\text{V}, V_{in}=V_{IL}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	0.8	1	-	A

7.3 开关时间特性及死区时间波形图

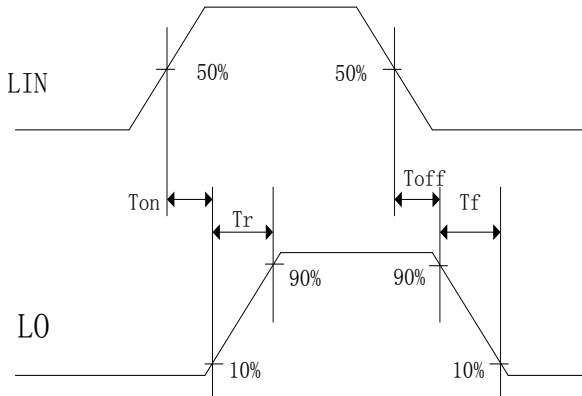


图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图

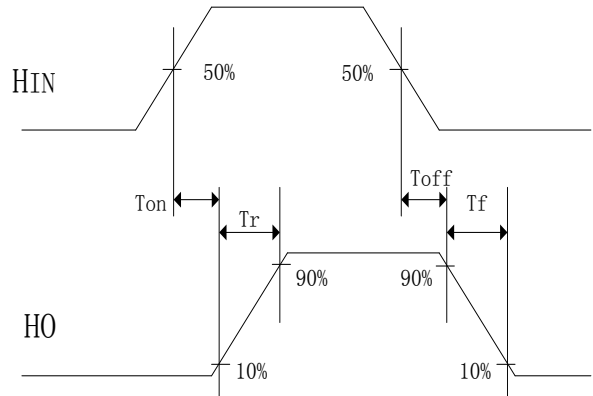


图 7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图

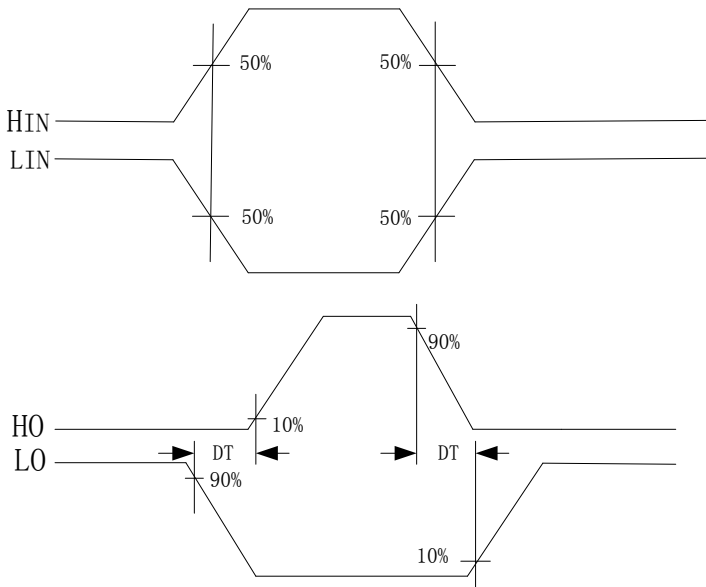


图 7-3. 死区时间波形图

8. 应用设计

8.1 Vcc 端电源电压

在考虑有足够的驱动电压去驱动 N 沟道功率 MOS 管，推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 10V-15V，内部逻辑电路的电源和模拟电平转换电路的电源共用 Vcc 电源，内部的逻辑地和模拟地也连接到一起。

8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性

EG3014 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、欠压关断电路、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.5V 以上，低电平阈值为 1.0V 以下，要求逻辑信号的输出电流小，可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG3014 的输入通道上。

高端上桥臂和低端下桥臂图腾柱式输出驱动器的最大灌入可达 1A 和最大输出电流可达 0.8A，高端上桥臂通道可以承受 100V 的电压，输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小，低端输出开通传导延时为 500nS、关断传导延时为 50nS，高端输出开通传导延时为 300nS、关断传导延时为 400nS。低端输出开通的上升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS，高端输出开通的上升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS。

输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:

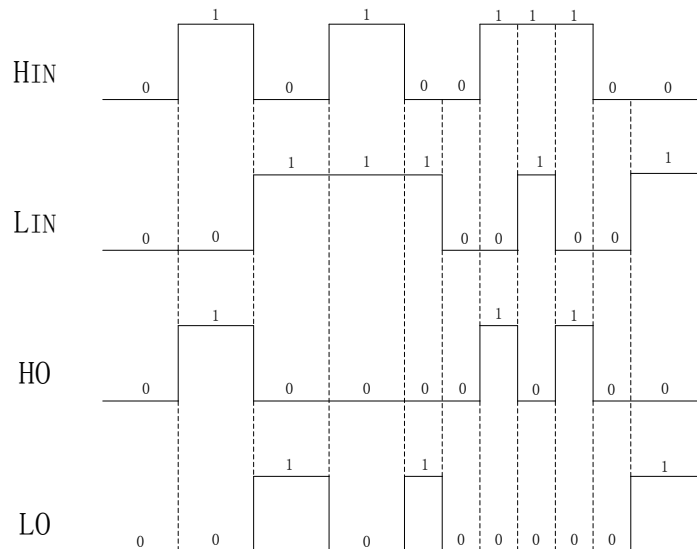


图 8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图

输入信号和输出信号逻辑真值表:

输入		输出	
输入、输出逻辑			
HIN (引脚 4)	LIN (引脚 3)	HO (引脚 7)	LO (引脚 5)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

从真值表可知，当输入逻辑信号 HIN 为“1”和 LIN 为“0”时，驱动器控制输出 HO 为“1”上管打开，LO 为“0”下管关断；当输入逻辑信号 HIN 为“0”和 LIN 为“1”时，驱动器控制输出 HO 为“0”上管关断，LO 为“1”下管打开；在输入逻辑信号 HIN 和 LIN 同时为“0”或同时为“1”情况下，驱动器控制输出 HO、LO 为“0”将上、下功率管同时关断；内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通，具有相互闭锁功能。

8.3 自举电路

EG3014 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计，只用一路电源电压 VCC 即可完成高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动，给实际应用带来极大的方便。EG3014 可以使用内部自举二极管或外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能，假定在下管开通、上管关断期间 C 自举电容已充到足够的电压 ($V_c=V_{CC}$)，当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时，VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源，完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。

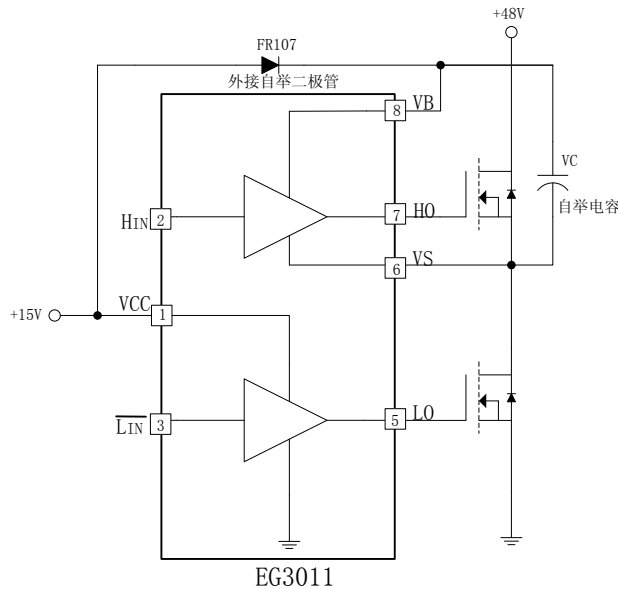


图 8-3. EG3014 自举电路结构

9. 封装尺寸

9.1 SO8 封装尺寸

